ALTER TECHNOLOGY TÜV NORD, S.A. (Unipersonal)

Dirección/*Address*: C/ Tomás Alba Edison, 4 Parque Científico y Tecnológico Cartuja; 41092 Sevilla
Norma de referencia/*Reference Standard*: **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**
Actividad/*Activity:* **Ensayos/*Testing***
Acreditación/*Accreditation* nº: **345/LE2116**
Fecha de entrada en vigor/*Coming into effect:* 14/03/2014

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

SCHEDULE OF ACCREDITATION
(Rev./*Ed*. 13 fecha/*date* 02/04/2025)

Instalaciones donde se llevan a cabo las actividades cubiertas por esta acreditación/ *Facilities where the activities covered by this accreditation are carried out*:

	CÓDIGO/ *Code*
C/ Tomás Alba Edison, 4 Parque Científico y Tecnológico Cartuja; 41092 Sevilla	A

Índice / *Index*

ENSAYOS EN LAS SIGUIENTES ÁREAS / *TEST IN THE FOLLOWING AREAS*: 1
Ensayos de validación / *Validation testing* 1

ENSAYOS EN LAS SIGUIENTES ÁREAS / *TEST IN THE FOLLOWING AREAS*:

Ensayos de validación / *Validation testing*

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR *PRODUCT/MATERIAL TO TEST*	ENSAYO *TEST*	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO *METHOD/TEST PROCEDURE*	CÓDIGO *CODE*
Placas de circuito impreso ensambladas para aplicaciones espaciales ***Assembled printed circuit board for space applications***			
Placas de circuito impreso ensambladas para aplicaciones espaciales. *Assembled printed circuit board for space applications*	Inspección visual *Visual inspection*	ECSS-Q-ST-70-61C ECSS-Q-ST-70-38 ECSS-Q-ST-70-08	A
	Micro seccionamiento *Microsectioning*	ECSS-Q-ST-70-61C ECSS-Q-ST-70-38 ECSS-Q-ST-70-08	A

ENAC is signatory of the Multilateral Recognition Agreements established by the European and International organizations of Accreditation Bodies, EA, ILAC and IAF. For more information www.enac.es

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones internacionales de organismos de acreditación, ILAC e IAF (www.enac.es)
Código Validación Electrónica: 4121ura4he97b5lpW3
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic **aquí**

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR ***PRODUCT/MATERIAL TO TEST***	**ENSAYO** ***TEST***	**NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO** ***METHOD/TEST PROCEDURE***	**CÓDIGO** ***CODE***
Crimpado de pines de conectores electrónicos ***Crimping of high-reliability electrical connection***			
Crimpado de pines de conectores para aplicaciones espaciales *Crimping of high-reliability electrical connection for space applications*	Metalografía *Metallography*	ECSS-Q-ST-70-26C	A
	Inspección visual *Visual inspection*	ECSS-Q-ST-70-26C	A
Espesores metálicos ***Metal thickness***			
Materiales metálicos y capas de óxido *Metallic materials and oxide layers*	Medida del espesor por microscopia y seccionamiento *Measurement of thickness by microscopical examination and cross section*	ASTM-B-487	A

Código Validación Electrónica: 4121ura4he97b5IpW3
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic **aquí**